

第164回 レーザー協会研究会

テーマ：ファイバーレーザー

ファイバーレーザーはその自在性と適応性の高さから、瞬く間にレーザー市場に広がりました。今回はファイバーレーザーに焦点を絞って、ファイバー素材、ファイバーレーザー装置、これを用いた切断・溶接などの加工と、三つの視点からファイバーレーザー全体を捉え検証することができる研究会を下記の要領で開催することにしました。

素材と伝播原理、装置の特徴、加工の優位性など、あらゆる切り口からじっくりと議論したいと思えます。

日時： **2010年(平成22年)5月20日(木) 13:00~17:00**

場所： 東京工業大学 石川台3号館304号室
〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1

会費： **会員無料** 非会員4000円

※資料代金：別途1000円 ※当日受付可(領収書発行致します)

■ 講演プログラム

13:00 ~ 13:10	開会の挨拶	レーザー協会会長 新井 武二 氏
13:10 ~ 14:10	ファイバーレーザー用光ファイバー	古河電気工業株式会社 八木 健 氏
14:15 ~ 15:15	高出力ファイバーレーザーの現状と展望	IPGフォトニクスジャパン株式会社 屋城 貴之 氏
15:30 ~ 16:30	ファイバーレーザーによる切断・溶接加工	株式会社レーザーックス 池田 剛司 氏
16:30 ~	自由討論	

※本研究会を通して、ファイバーレーザーに対する知識と日ごろ知りたかったことを各講演から学び質疑応答でさらに深めていただきたいと思います。

お問い合わせ先

レーザー協会 事務局 <http://www.soc.nii.ac.jp/jslt/>

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-8-4 市橋ビル3F PDS内

Tel.03-6277-5271(担当：木村、松岡) Fax.03-3261-5722 e-mail : laserkyokai@kkpds.co.jp

参加申し込み書

※下記ご記入の上、FAXまたは e-mail : laserkyokai@kkpds.co.jp にてお申込みください。

貴社名：

ご連絡先：

参加者お名前：

参加人数：

会員 非会員 の中に して下さい。